

## TSP FEB/シリコン O-リング

---

### 解説：

ロガーは、常温から低温アプリケーション（-30～-80℃）に置かれると、急速な温度変化のため真空が生じます。また、低温はシリコンO-リングが固くなり、密閉効果が薄れます。これらが同時に起きると、ロガーに浸水が発生する可能性があります。そこで、エラブ社では、低温に強いシリコン芯をFEB（フッ化エチレンプロピレン）でカバーしたロガー外側用O-リングをご紹介します。このO-リングの使用温度域は-80～+150℃で、ほとんどのアプリケーションでお使い頂けます。

### O-リング交換：

このO-リングは非常に固いため、センサーへの取付けや取外しがかなり困難です。そのため、センサーの注文時か校正時に、エラブ社でO-リング交換を行う必要があります。



### 特長：

- 高度な密閉性
- 浸水防止
- 全てのTSPセンサーに適合、どのアプリケーションでも使用可能
- 密閉剤不要
- 長寿命